

ネクスコム・ジャパンはモノづくりフェア2024に出展します。是非展示会場へお越しください。

協力：福西電機株式会社

2024年10月16日(水)～18日(金)

会場：マリンメッセ福岡

Oct. 16-18, 2024  
MARINE MESSE  
FUKUOKA Hall B

Booth No.  
BS-36



40<sup>th</sup>  
Anniversary

人と社会の豊かな未来を創造する

モノづくりフェア2024

ご来場登録はこちら



## ネクスコム・ジャパン出展のご案内

ネクスコム・ジャパンは、2024年10月16日(水)～18日(金)にマリンメッセ福岡にて開催されます。モノづくりフェア2024に出展することとなりました。皆さまお誘い合わせの上、ぜひご来場いただきますようよろしくお願いいたします。

開催日時

会場

ネクスコム・ジャパン  
イベントサイト

2024年10月16日(水)～18日(金)

マリンメッセ福岡

10:00～17:00 (最終日のみ16:00終了)

B館 BS-36



### 展示概要

オートメーション、ロボティクス、リテール、モビリティなど、世界中の様々な業界向けに、産業用 PC ソリューションや ODM カスタマイズサービスなどを展開する NEXCOM 製品のご紹介。最新 CPU/GPU 搭載の注目の新製品、各種ハードウェア搭載 AI エッジソリューション、CCC・UL 認証取得済の産業用ファンレス PC、そして、NEXCOM の代名詞となった価値ある VALUE MODEL シリーズをラインナップし、ご来場をお待ちしています。

### お問合せ先



株式会社ネクスコム・ジャパン

〒108-0014

東京都港区芝4-11-5 田町ハラビル9階

TEL: 03-5419-7830 FAX: 03-5419-7832

Email: sales@nexcom-jp.com

URL: https://www.nexcom-jp.com

## ファンレスPC

# 2024-25 注目の新製品

Trend towards Green Manufacturing

## NISE 110 シリーズ

新型プロセッサ搭載  
小型ファンレスPC



UL  
認証取得



- ・ Intel® Processor N97 プロセッサ搭載
- ・ 2.5GbE TSN LAN x3, RS232/422/485 x2, RS232 x2
- ・ 1 台から対応可能なオプションの I/O 拡張
- ・ 185mm (W) x 131mm (D) x 56mm (H)

## TT 300 シリーズ

オールラウンドファンレスコンピュータ



- ・ 第 12 世代 Intel® Core™ プロセッサ対応
- ・ スロットレス～3 スロットタイプ
- ・ TT 300-A3Q : PCIe (x4) x2, PCIe(x16) x1  
201mm (W) x 270mm (D) x 142mm (H)

## NISE 3910 シリーズ

Intel® Core™ プロセッサ  
VGA、PCIe(x16)搭載モデルも  
ラインナップ



CCC・UL  
認証取得



- ・ 第 12 世代 Intel® Core™ プロセッサ搭載
- ・ M.2 NVMe、2.5 インチベイ
- ・ リモートスイッチ端子、VGA、HDMI、DisplayPort
- ・ 12-30V DC 入力
- ・ NISE 3910E2 : 215mm (W) x 272mm (D) x 123mm (H)

## NISE 3920 シリーズ

AI、高パフォーマンス、省電力  
Intel® Core™ Ultra プロセッサ



- ・ Intel® Core™ Ultra プロセッサ搭載
- ・ M.2 NVMe、2.5 インチベイ
- ・ USB Type-C、USB3.2
- ・ 12-30V DC 入力
- ・ NISE 3920E2 : 215mm (W) x 272mm (D) x 123mm (H)

会社名・商品名等は各社の商標または登録商標です。このカタログに記載されている内容は、製品改良のため、予告なく仕様・デザイン等を変更する場合があります。このカタログの記載内容は、2024年8月現在のものです。展示内容・製品は変更となる場合があります。